附表9-2-1

半导体所知识产权申请审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题组 |  | 申请人 |  | 联系方式 |  |
| 代理公司 | * 中科专利
 | 案件类别 | * 普通案件
 |
| * 清亦华
 | * 一般重要案件
 |
| * 路浩
 | * 重要案件
 |
| 知识产权类型 | □发明 □实用新型 □集成布图 □软件著作权 □其他  |
| 课题名称（明确在何项目研究中产生的知识产权） |  | 课题编号（ARP） |  |
| 课题负责人签字（扣申请费） |  |
| 课题密级 | □非密 □内部 □秘密 □机密  | 课题来源 |  |
| 申请名称 |  |
| 全体发明人 |   |
| 发明内容简述 | 附申请内容 |
| 申请课题组承诺 | **申请内容不涉及国家秘密，无敏感内容，如出现违反研究所保密规定的情况，由此产生的涉密等问题，我愿接受研究所处罚，并承担相应法律责任。****申请中的文字、图、表、数值等均不牵扯他人的知识产权，申请内容尚未以论文或其他形式公开。** |
| 申请人意见 | □遵守上述承诺，并保证审核通过后不添加涉密和敏感内容。申请人签字： 年 月 日 |
| 导师审核意见 | □遵守上述承诺，已审核，同意申请 □不同意（原因） 导师签字： 年 月 日 |
| 课题组长审核意见 | □遵守上述承诺，已审核，同意申请 □不同意（原因） 课题组长签字： 年 月 日 |
| 高技术发展与 质量控制处  | **针对涉密课题组所有人员、非涉密课题组涉密人员撰写的知识产权申请进行审核。**□同意申请 □不同意（原因） 负责人签字： 年 月 日 |
| 科技管理与 成果处  | □同意申请 □不同意（原因） 负责人签字： 年 月 日 |